

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso



1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 1 mm², quantidade de potenciais: 8, número de linhas: 1, número de polos por linha: 8, família de artigos: MKDS 1/...-SMD, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto, Layout de pinos: Geometria linear do pad, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: Carregador em barra

Suas vantagens

- O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
- Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
- Permite a conexão de dois condutores
- Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
- Concebido para a integração no processo de solda SMT

Dados comerciais

Código	1727175
Unidades por embalagem	14 Unidade
Chave comercial	AALH
Chave de produto	AALHAB
GTIN	4017918025595
Peso por unidade (inclusive embalagem)	8,214 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,963 g
País de origem	PL

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso



1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Borne de placa de circuito impresso
Família de produtos	MKDS 1/...-SMD
Linha de produtos	COMBICON Terminals S
Formato	Bloco de bornes de circuito impresso
Número de pólos	8
Passo	3,81 mm
Número de conexões	8
Número de linhas	1
Quantidade de potenciais	8
Layout de pinos	Geometria linear do pad
Quantidade de pinos de solda por potencial	1

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	8 A
Tensão U_N	160 V
Tensão de dimensionamento (III/3)	160 V
Tensão de teste (III/3)	2,5 kV
Tensão de teste (III / 2)	160 V
Tensão de teste (III/2)	2,5 kV
Tensão de dimensionamento (II/2)	250 V
Tensão de teste (II/2)	2,5 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Formato	Bloco de bornes de circuito impresso
Bitola nominal	1 mm ²

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão por rosqueamento com luva de tração
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 16
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	0,14 mm ² ... 0,2 mm ²

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso



1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Comprimento de decapagem	5 mm
Forma de acionamento da cabeça do parafuso	Ranhura longitudinal (L)
Torque de aperto	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Montagem

Tipo de montagem	SMD solda
Layout de pinos	Geometria linear do pad

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	estanhado galvanicamente
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 μm Sn)
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada intermédia)	Níquel (2 - 3 μm Ni)
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura)	Estanho (5 - 7 μm Sn)
Superfície metálica da área de solda (camada intermédia)	Níquel (2 - 3 μm Ni)

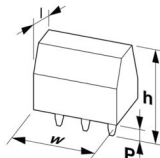
Dados de material - caixa

Cor (Caixa)	preto (9005)
Material isolante	PA
Grupo de material isolante	IIIa
CTI conforme IEC 60112	250
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Avisos

Indicação sobre a aplicação	As ajudas para montagem podem, eventualmente, sobressair dos componentes. A disposição das placas de circuito impresso deve ser concebida para uma montagem livre de colisão.
-----------------------------	---

Medidas

Desenho de medidas	
--------------------	--

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso



1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Passo	3,81 mm
Largura [w]	38,05 mm
Altura [h]	9,2 mm
Comprimento [l]	9,3 mm

Design de placa de circuito impresso

Geometria Pad	1,5 x 2,5 mm
---------------	--------------

Ensaio mecânicos

Teste de danos dos condutores e afrouxamento

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Aprovado no teste

Teste de tração

Especificação de teste	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real	0,14 mm ² / rígido / > 10 N
	0,14 mm ² / flexível / > 10 N
	1,5 mm ² / rígido / > 40 N
	1 mm ² / flexível / > 35 N

Ensaio elétricos

Teste de elevação de temperatura

Especificação de teste	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Demanda Teste de elevação de temperatura	A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior.

Resistência de corrente de curto prazo

Especificação de teste	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
------------------------	---

Resistência de isolamento

Especificação de teste	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistência de isolamento de polos adjacentes	> 5 MΩ

Distâncias de isolamento e fuga |

Especificação de teste	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Grupo de material isolante	IIIa
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 250
Tensão de isolamento nominal (III/3)	160 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	2,5 mm
Tensão de isolamento nominal (III/2)	160 V
Tensão de impulso nominal (III/2)	2,5 kV

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso



1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensão de isolamento nominal (II/2)	250 V
Tensão de impulso nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2)	1,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (II/2)	2,5 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Teste de fio incandescente

Especificação de teste	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura	850 °C
Período de exposição	5 s

Envelhecimento

Especificação de teste	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
------------------------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente (operação)	-40 °C ... 105 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	Carregador em barra
-------------------	---------------------

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso

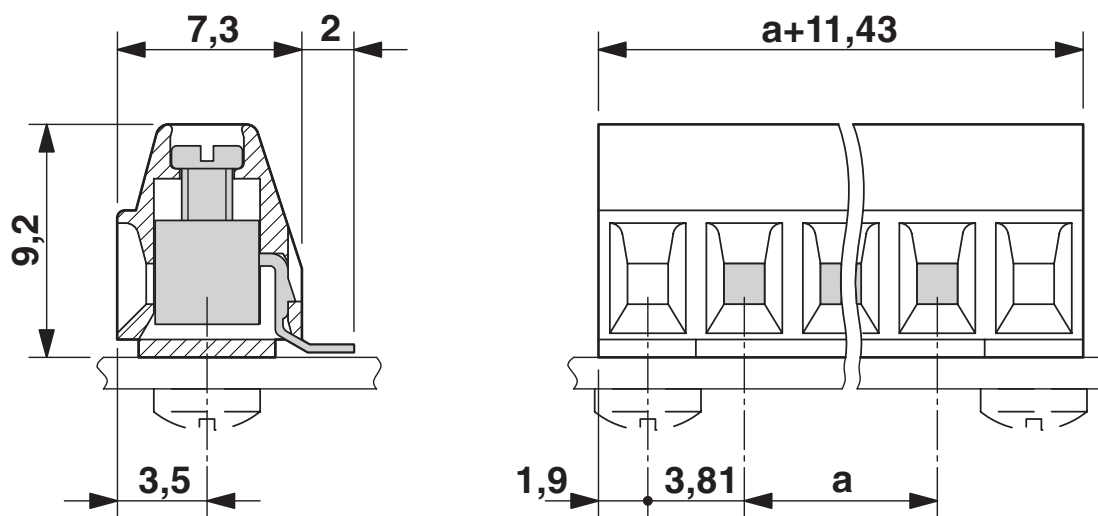


1727175

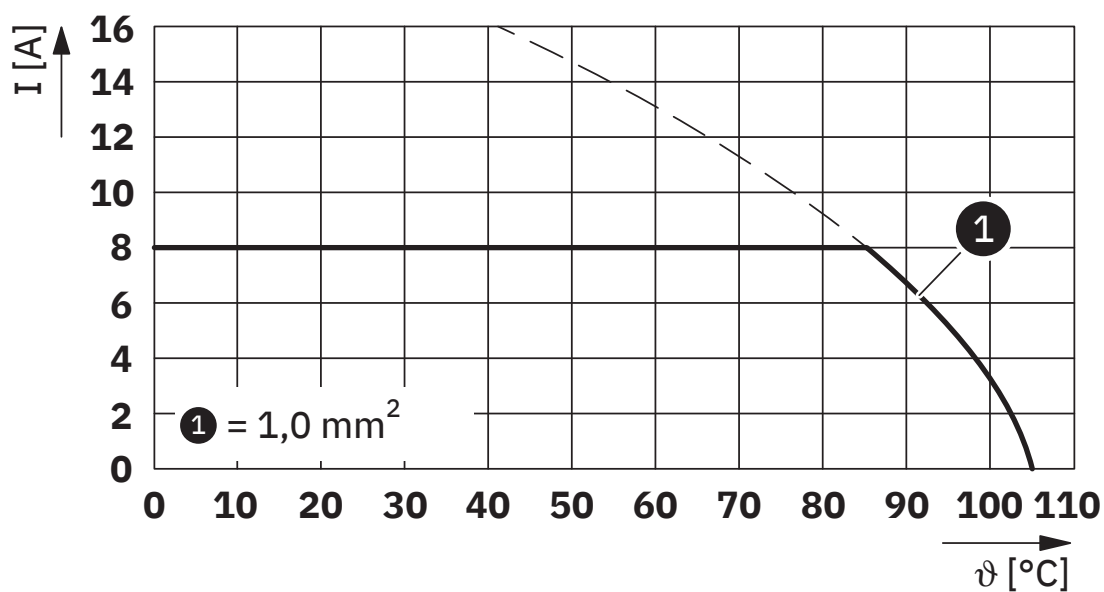
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Desenhos

Desenho de medidas



Diagrama



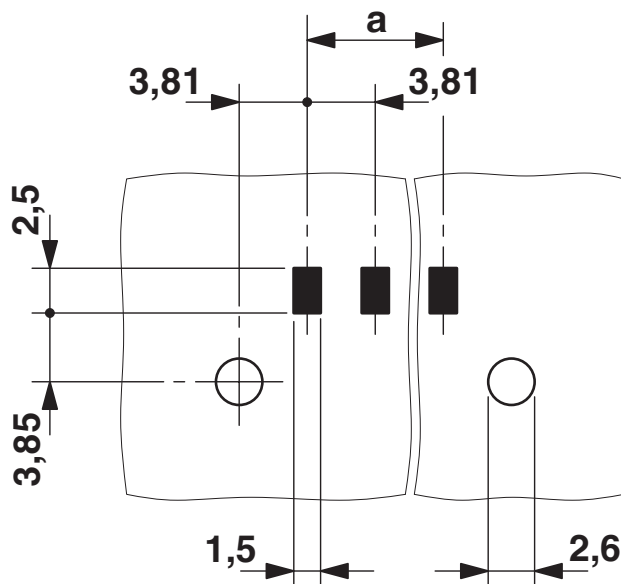
Tipo: MKDS 1/...-3,81 SMD BK

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso

1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso



1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-19770427				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B				
Somente condutores flexíveis	300 V	13,5 A	30 - 16	-
Padrão	300 V	10 A	30 - 16	-
D				
Somente condutores flexíveis	150 V	13,5 A	30 - 16	-
Padrão	300 V	10 A	30 - 16	-

 Autorização de símbolos VDE ID de certificação: 40055394				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	200 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso



1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK - Borne de placa de circuito impresso



1727175

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1727175>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br